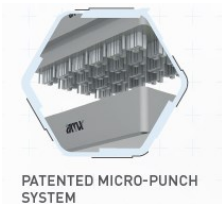


## 燒結銀晶片壓合機



- 易於操作編程
- 專利化的彈性沖壓設計
- 客製化的腔體設計



## 工程開發用燒結銀晶片壓合機



- 機台售價低
- 易於操作編程
- 適用樣品製作,樣品開發成本低